

【様式 02】 高大連携公開講座シラバス

* 科目 No.	14208
----------	-------

1. 開設大学	広島工業大学 工学部		開催方法 (キャンパス・施設)		<input checked="" type="checkbox"/> 対面 (本学) <input type="checkbox"/> オンライン (同時・録画)	
	2. 科目名 AI と半導体ってどんなもの？					
		学問分野	番号	31	名称	工学
3. 担当教員	田中 武、山内 将行、江田 英雄 (工学部 電子情報工学 電子情報工学コース)					
4. 開講期間 (曜日)	令和 8 年 8 月 7 日 (金)					
開講時間	(1 回目) 11 時 00 分 ~ 12 時 00 分 (2 回目) 13 時 00 分 ~ 14 時 00 分 (3 回目) 14 時 20 分 ~ 15 時 20 分					
個別開講日	1 回目 8/7	2 回目 8/7	3 回目 8/7	4 回目 /	5 回目 /	6 回目 /
5. 募集定員	30 人 (受入学年 :)					
6. 科目内容・授業計画	第 1 回 最新家電やゲーム機がきれいなワケを解説！ (田中) 第 2 回 なぜ最新家電やスマホはスマート！？ AI 半導体の基礎の基礎を体験！ (山内) 第 3 回 IC から AI へ (デジタル社会) (江田)					
7. 受講料	無料					
8. 別途負担費用	(テキスト代・実習料等) なし					
9. 開講条件 ※1 あり・ <u>ない</u>	① 最少開講人数 (人) 定員超過の不許可は選考により決定					
	② 不許可・不開講通知日 : 6 月末まで					
その他特記事項	受講者についての制限事項、オンライン (同時・録画) の使用ソフト、受講時の注意など 募集定員を超過した場合は、できる限り受け入れられるよう調整を行います。					
開設大学への交通手段	https://www.enica.jp/ 開設大学のホームページにジャンプして確認してください。					

※申込時点で原則、受講できます。ただし、開講条件で不許可・不開講があった場合は受講申込者へ通知します。